

さら に 加 速 す る 性 能



クアッドコアXeonサーバのご紹介 ～現状と今後のロードマップについて～

2007年6月15日

インテル株式会社
事業開発本部
飯塚 弘志

さらに詳しい情報は [Xeon](#) [検索](#)

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

ITにおける重要課題

**より少ない設置面積で
高い性能**

- 高速なアプリケーション
- より多くのユーザー数
- 低消費電力
- 容易な冷却インフラ構築
- 高密度データセンター



エネルギー効率に
優れた性能

**多数の新技术と
リスク低減**

- 最先端技術
- 優れた互換性
- 高いデータ整合性
- 投資保護
- 信頼できるアップタイム



安定性と
信頼性

**少ない投資で
多くの結果**

- 利用効率の飛躍的向上
- コスト削減
- より優れた柔軟性
- パフォーマンス・ヘッドルーム
- ソフトウェア互換性



仮想化環境に対応

IT重要課題 = コスト削減, ビジネスの持続性と応答性の改善

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

intel

インテル® サーバー・プロセッサー

RISC/メインフレーム 置き換え



デュアルコア インテル® Itanium® 2 プロセッサー 9000系
最高水準の柔軟性と信頼性を備えたメインフレーム・クラス・サーバー

大規模データ処理



デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7100番台
優れた性能、信頼性、拡張性

高密度ITインフラ



インテル® Xeon® プロセッサー 5000系
クアッドコア・プロセッサーによる優れた性能密度

エントリー・クラス

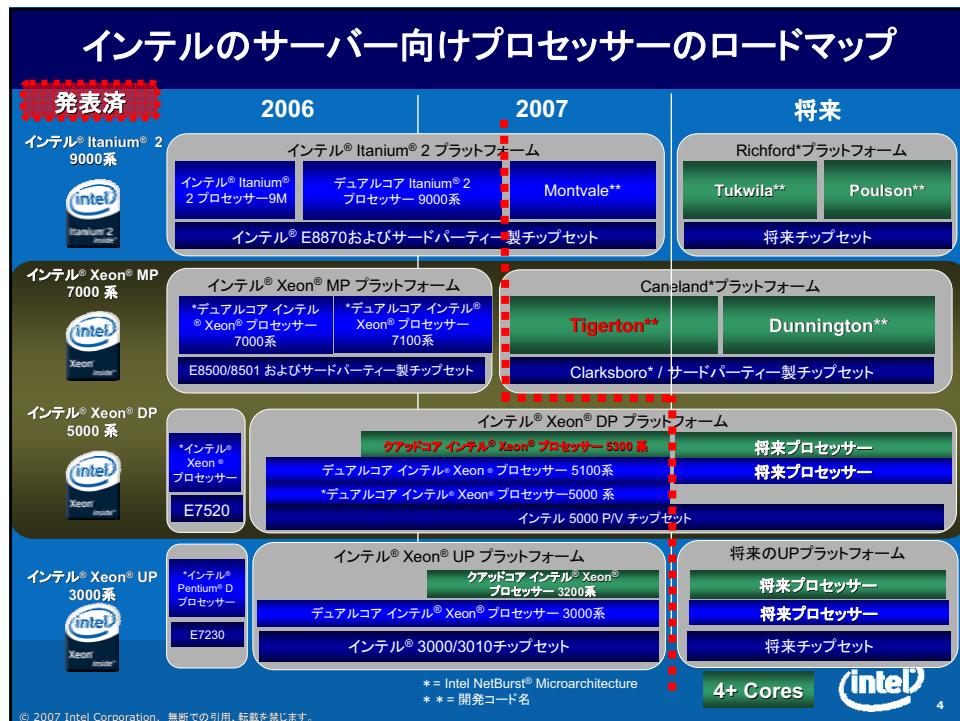


インテル® Xeon® プロセッサー 3000系
高いコスト・パフォーマンスで基本的なサーバー要件に適合

**最先端のテクノロジーと
インテルのサーバー/ワークステーション向けプロセッサー**

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

intel 3



インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー

2005年 2006年 第2四半期

インテル® NetBurst® マイクロアーキテクチャー

+ 新たな技術革新

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー

モバイル・マイクロアーキテクチャー

- ワイド・ダイナミック・エグゼキューション
- アドバンスト・デジタル・メディア・ブースト
- スマート・メモリー・アクセス
- アドバンスト・スマート・キャッシュ
- インテリジェント・パワー機能

サーバー、デスクトップPC、ノートブックPCで
共通のアーキテクチャー

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 5

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー

高性能

インテル® ワイド・ダイナミック・エグゼキューション・エンジン
1サイクルにつき
4命令を実行

データ転送の効率化

インテル® アドバンスト・スマート・キャッシュ
インテル® スマート・メモリー・アクセス
前世代製品と比べ2倍のキャッシュ・サイズ¹
アドバンスト・ブリッフェッチ

電力消費の効率化

インテリジェント・パワー機能
非常に微細な電力管理

業界最高水準の性能と電力効率を実現

www.intel.co.jp/jp/performance/server/xeon/

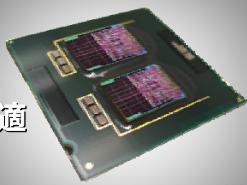
© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 6

"IT重要課題"への回答は...



クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー 5300 番台

- ・世界最初の普及価格帯クアッドコア製品¹
- ・卓越した性能
- ・高性能、高密度実装、エネルギー効率向上に最適



高効率、高いレスポンスと信頼性

¹ 主要価格帯サーバー向けとして初のクアッドコア・プロセッサー。出典 IDC.



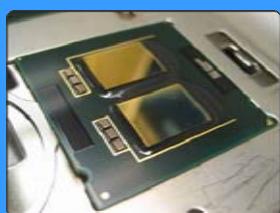
©2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

業界初のクアッドコア・プロセッサー

量産出荷中のクアッドコア

100万個以上**

発表後3四半期での出荷予測



65nm
製造プロセス

デュアルダイ
アプローチ

高性能なクアッドコア 高い価格対性能のデュアルコア

価格 デュアルコア クアッドコア

\$1172		X5355
\$851	5160	E5345
\$690	5150	E5335
\$455	5140	E5320
\$316	5130	E5310
\$256	5120	
\$209	5110	
\$177	5050	

これまでと同じ価格帯で、すでに量産出荷されている先進テクノロジー

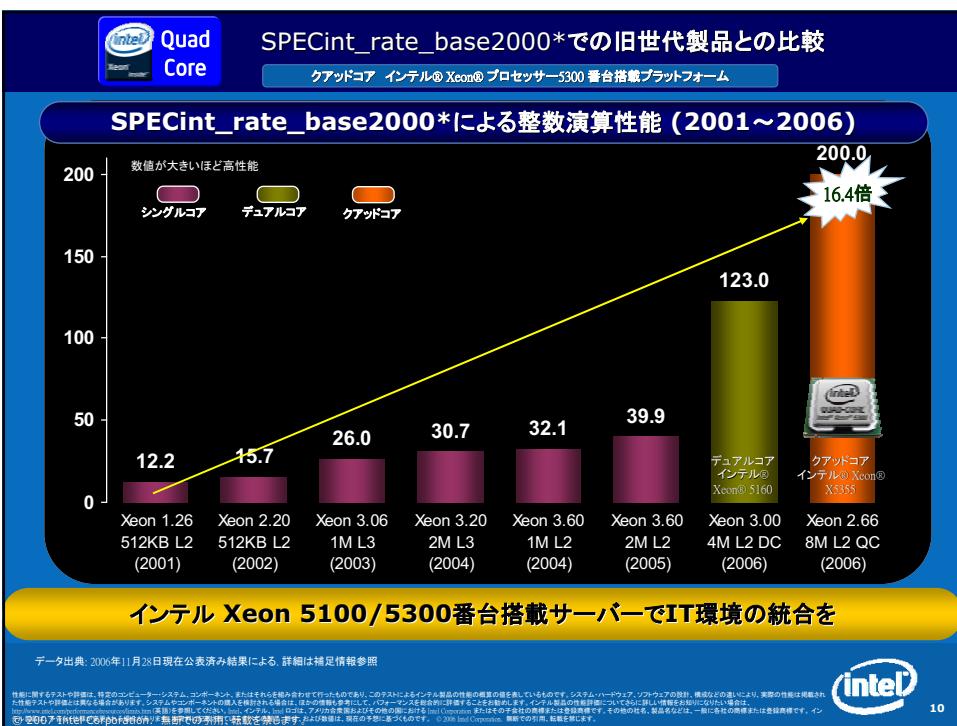
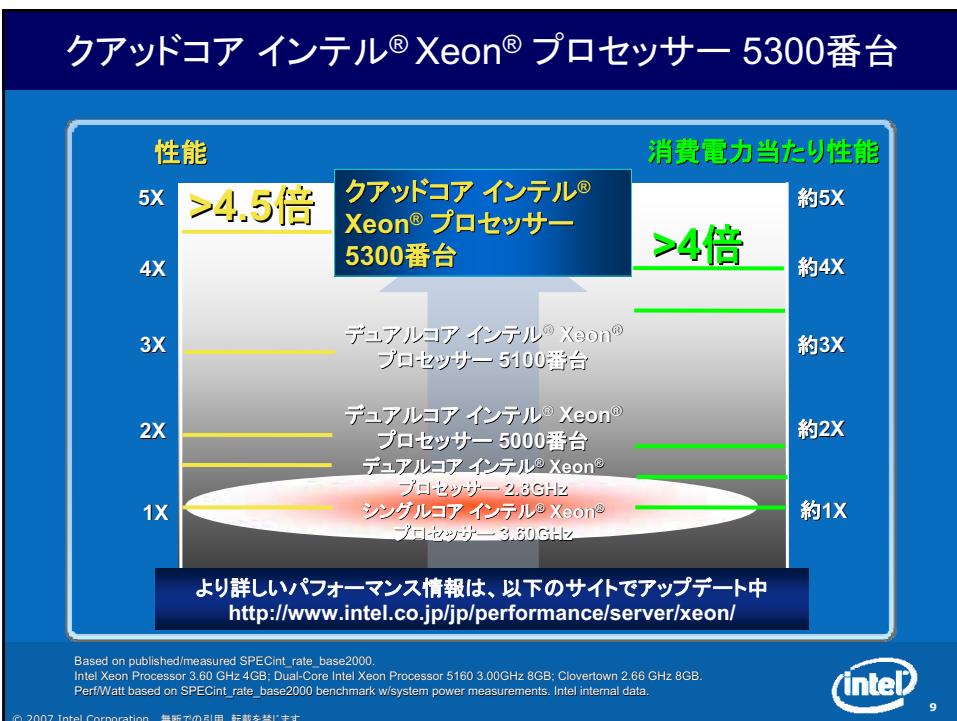
** インテル予測

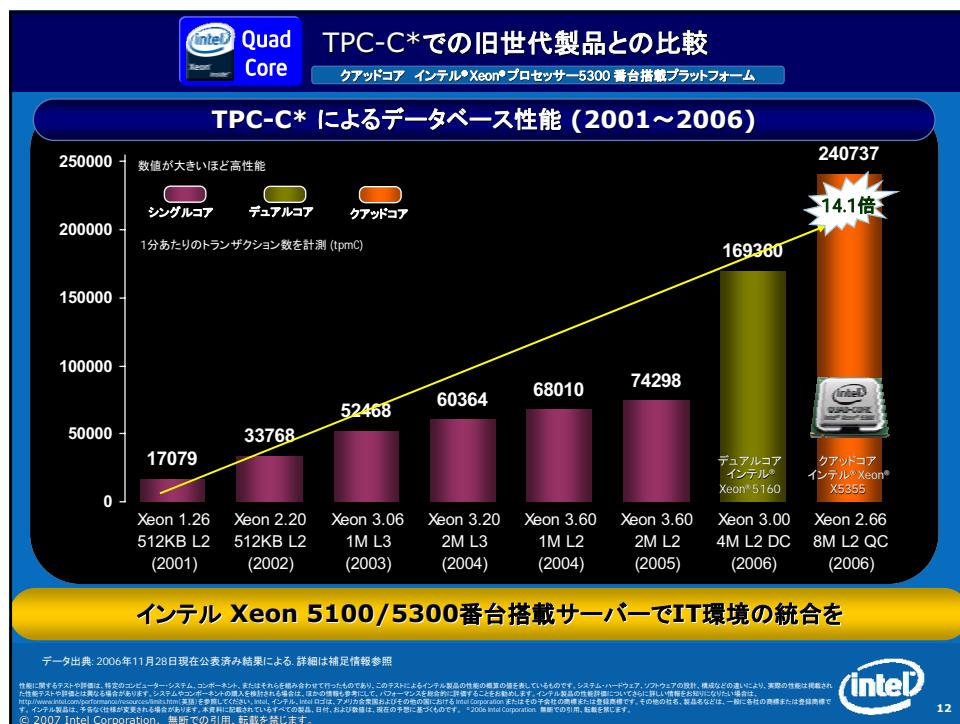
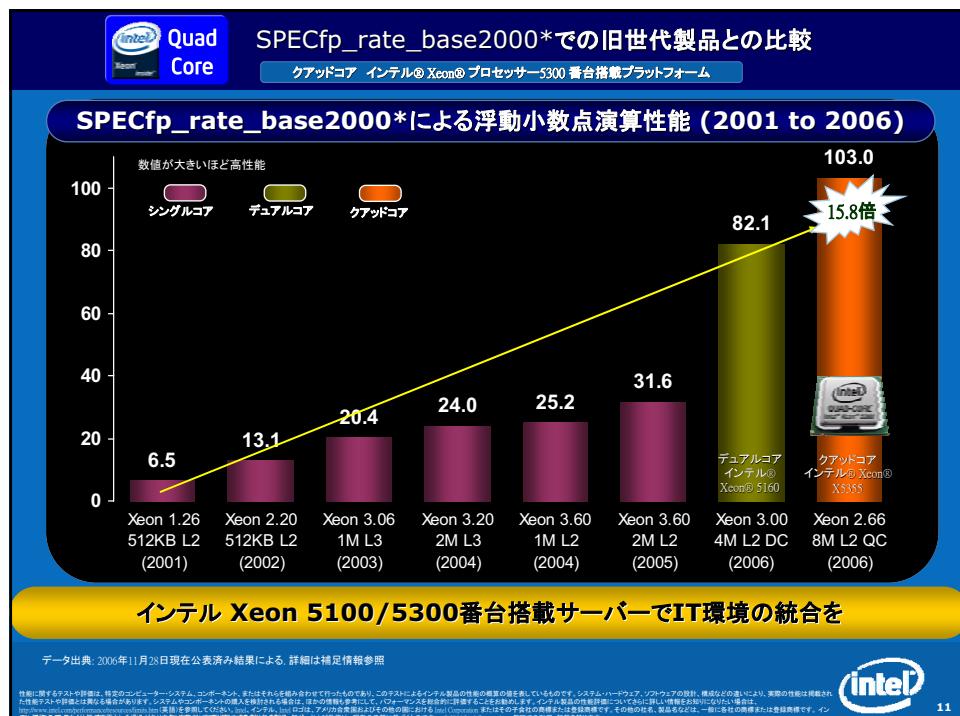
¹ 1,000個出荷時の価格(2006年12月10日現在)

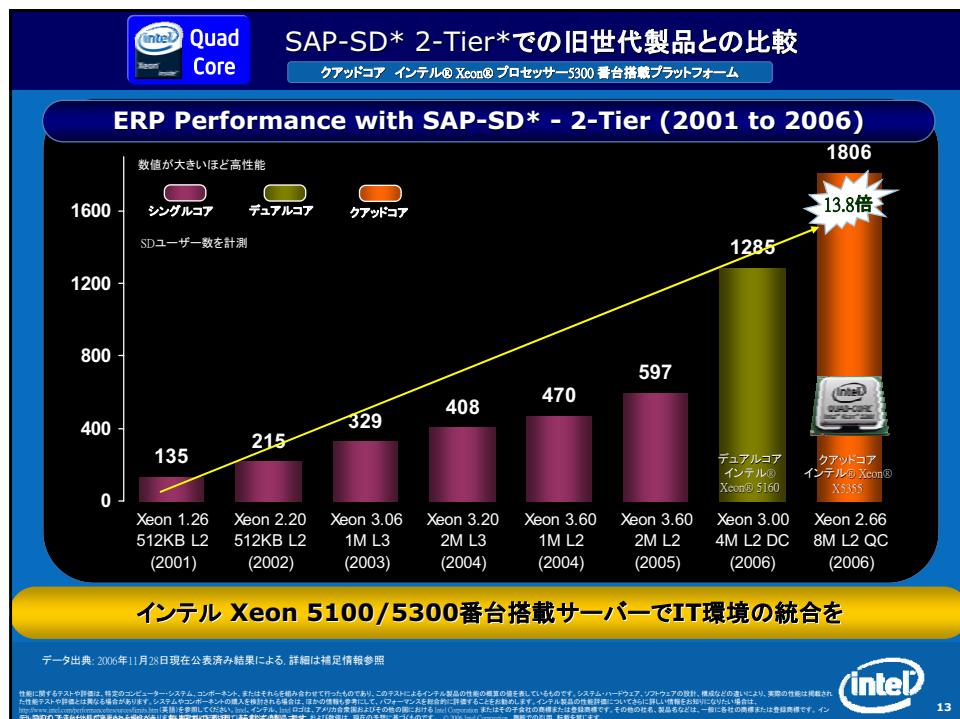
© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。



8







A Revolutionary New MP Server Platform
Quad-Core Intel® Xeon® Processor 7300 based platforms

Intel® Core™ Microarchitecture
Energy Efficient Performance

Platform Advancements
Designed for Quad-Core

50W SKUs for Ultra-Dense Deployments

Quad-Core at Dual-core prices

Built for Virtualization

Leading Scalable Performance & Proven Reliability



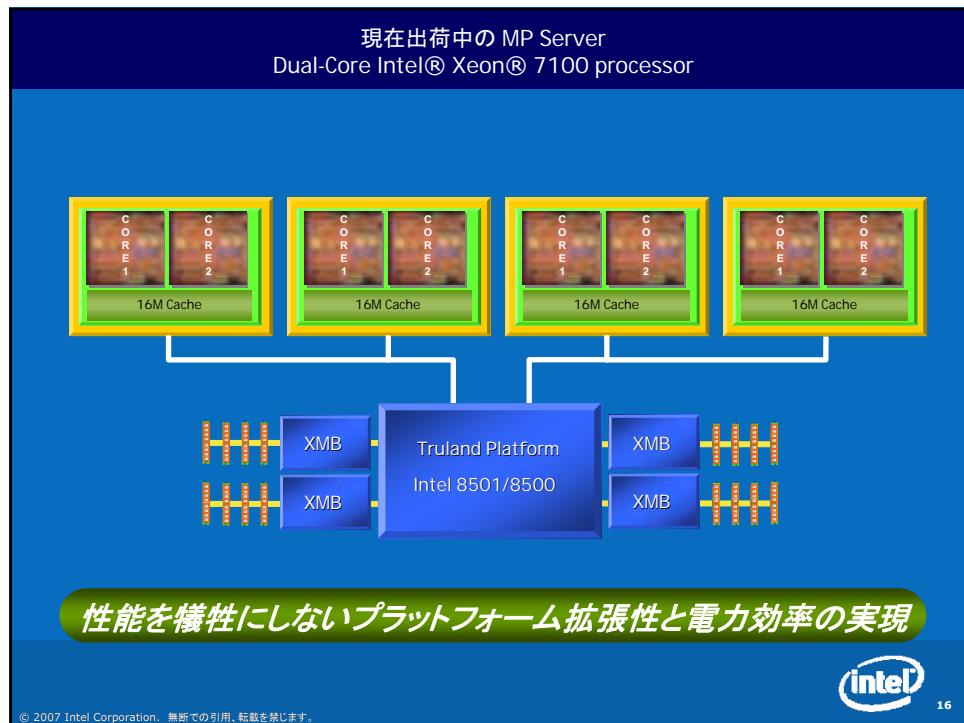
Intel® 7300 Chipset with Data Traffic Optimizations

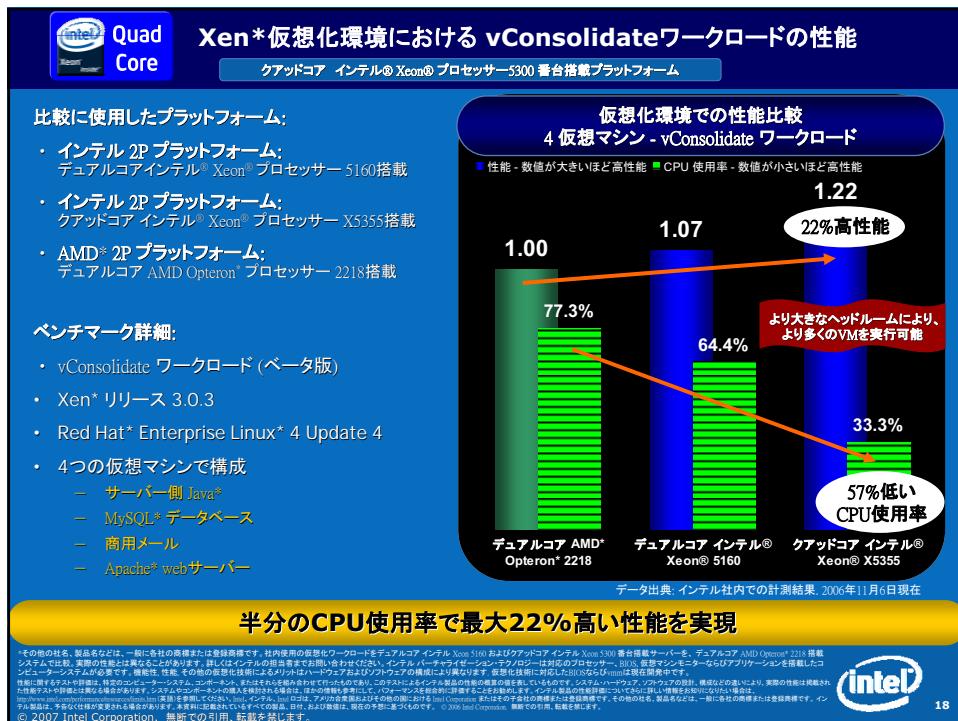
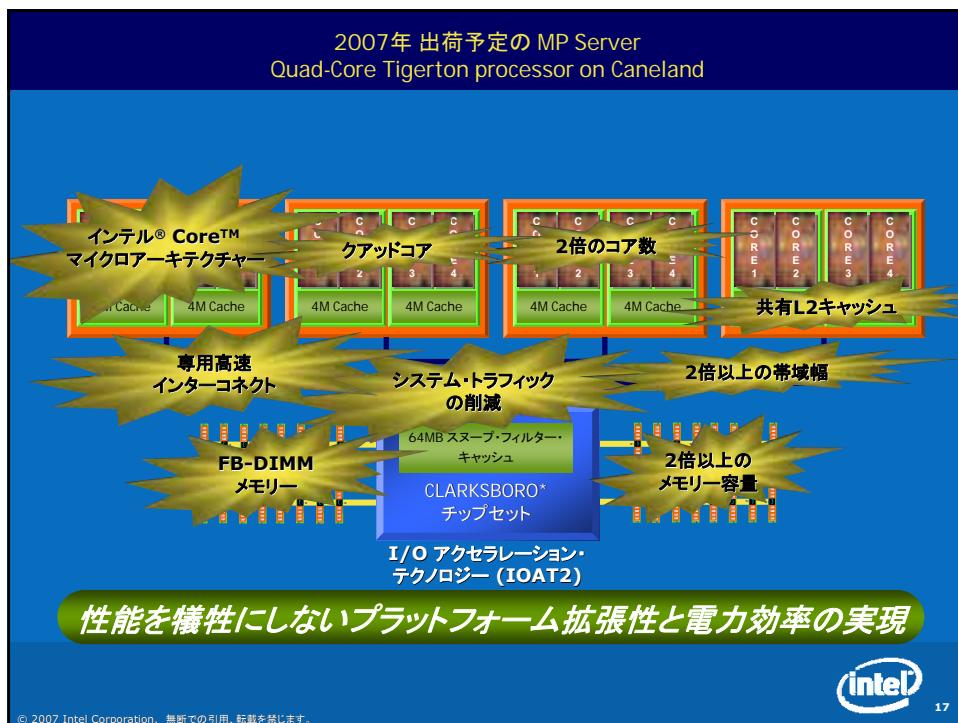


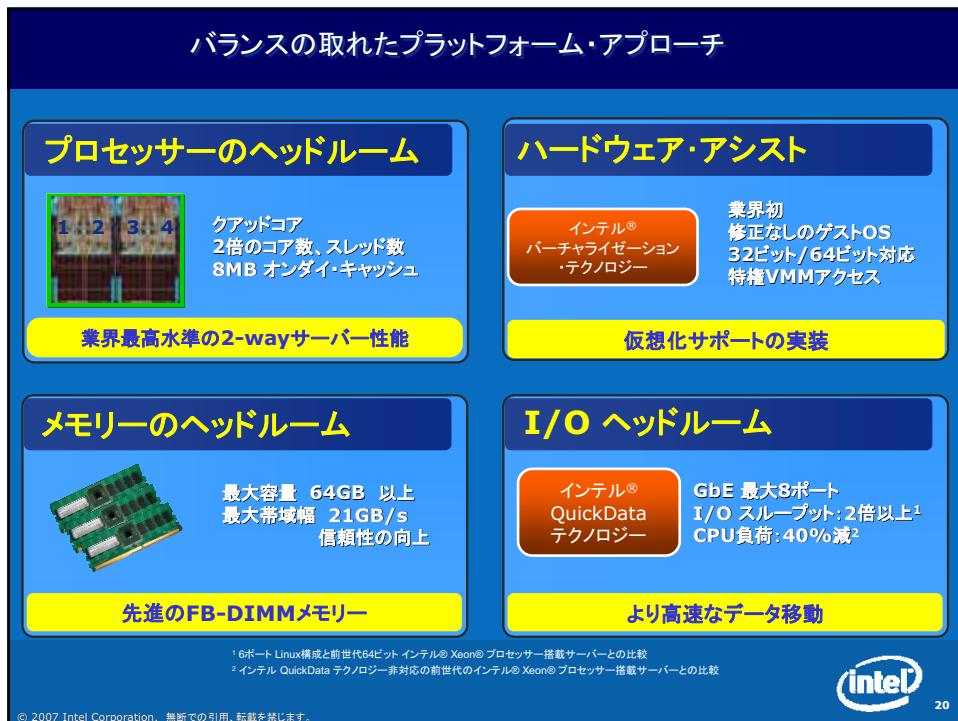
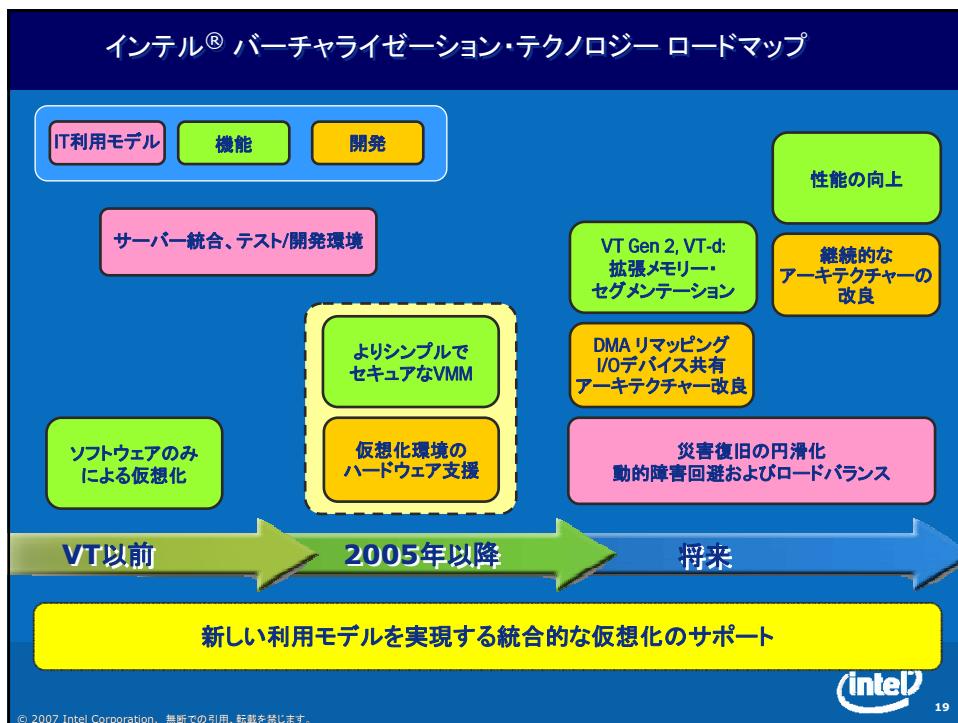
Processor	Power Consumption (W)
Xeon 7100	150W
Xeon 7300	130W
Xeon 7300	80W
Xeon 7300 (50W SKU)	50W

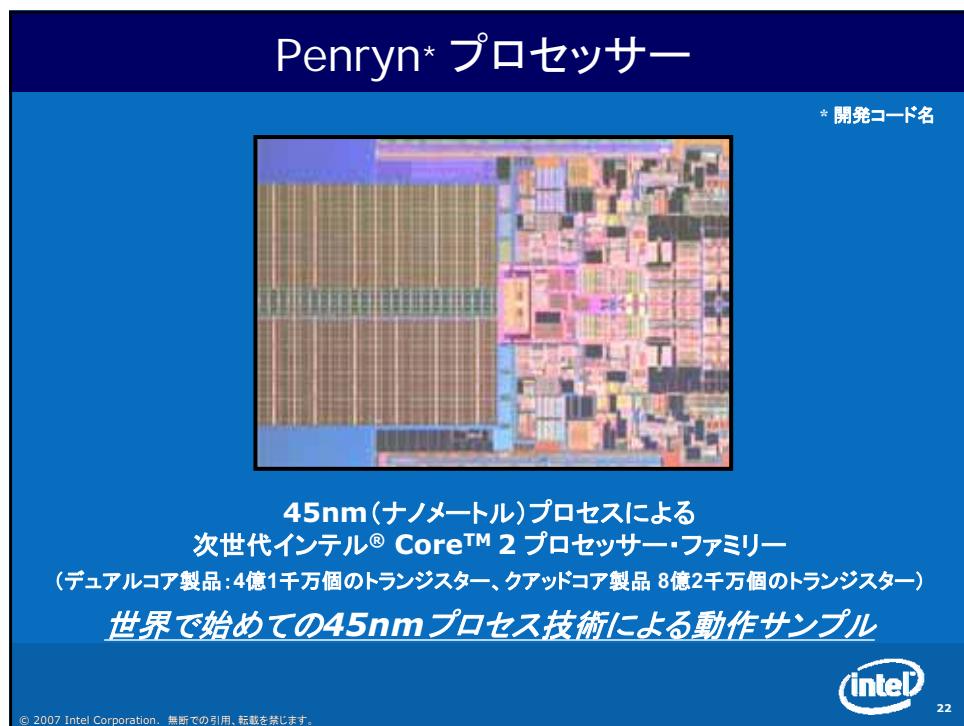
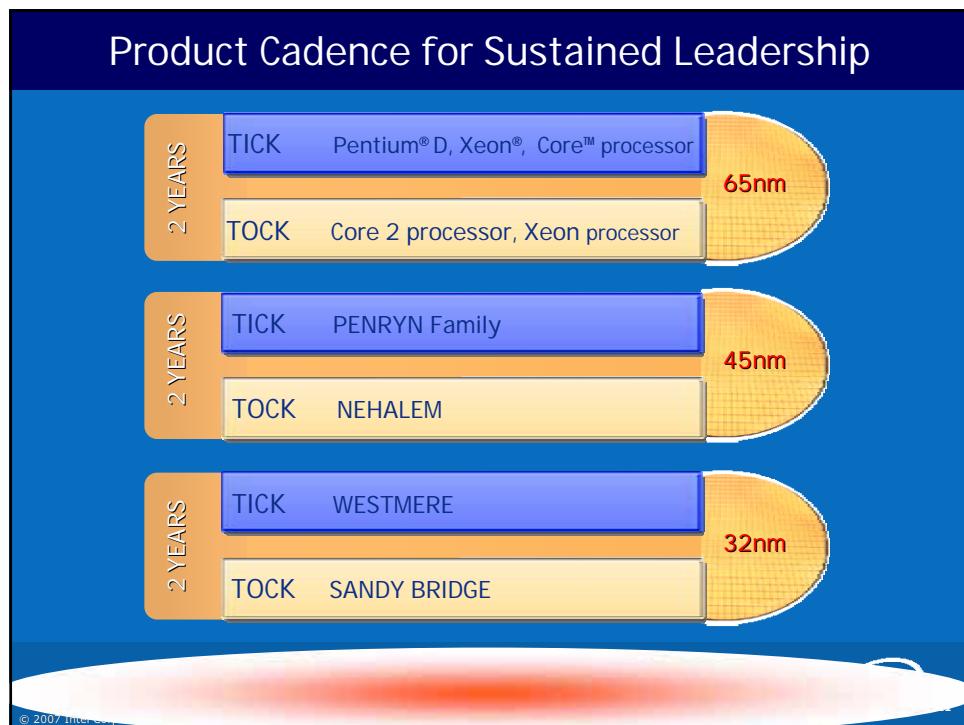
First MP Quad-Core in volume production Q3'07


15









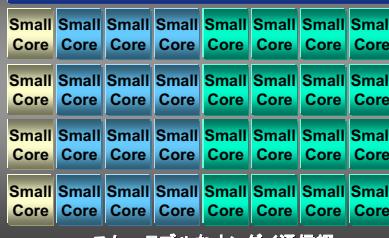
将来のプラットフォームへのビジョン

信頼性と安全性



集積されたメモリー・コントローラー、グラフィクスなど

再コンフィギュレーション可能なキャッシュ



スケーラブルなオンライン通信網

広い帯幅を備えた
システムメモリーとストレージ

高速ネットワーク

高機能オーディ・ビデオ

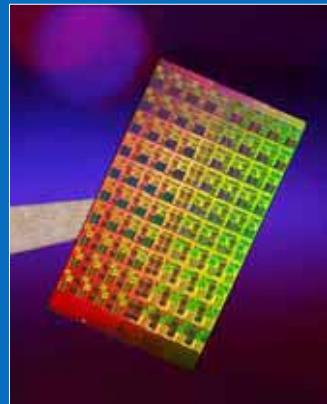
© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。



23

テラフロップスの研究用チップ

1億個のトランジスター、80タイル、275mm²



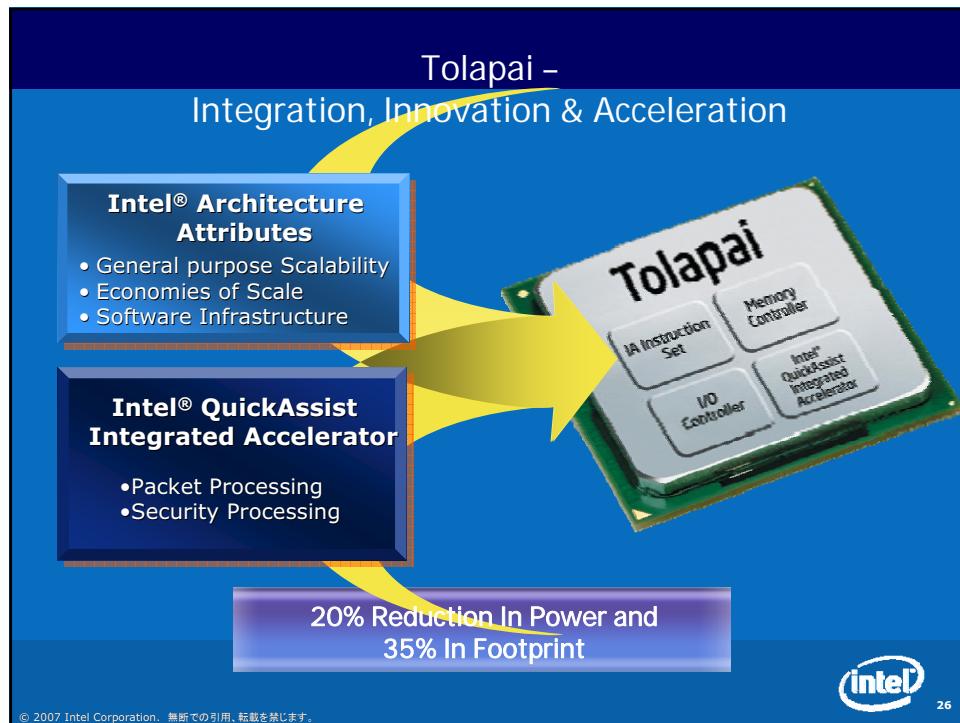
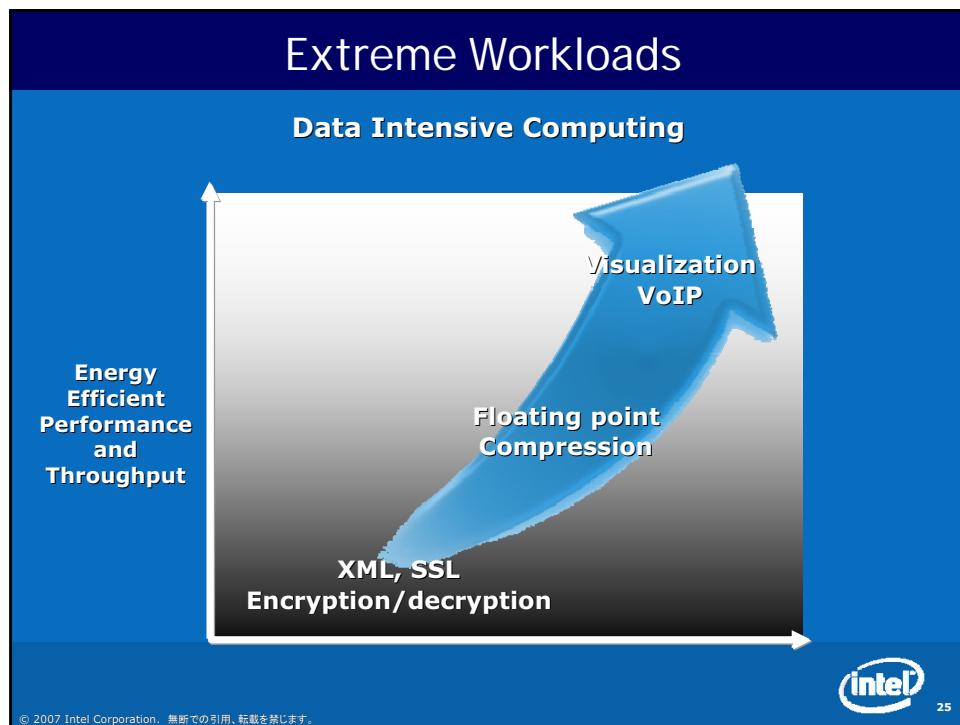
- 最初のテラスケール・プログラマブル・シリコン
- テラフロップス級の性能
- タイル・デザイン
- ダイ上でのメッシュ・ネットワーク

注) インテル・アーキテクチャーには非対応で、
製品化に向けて設計されたものでない

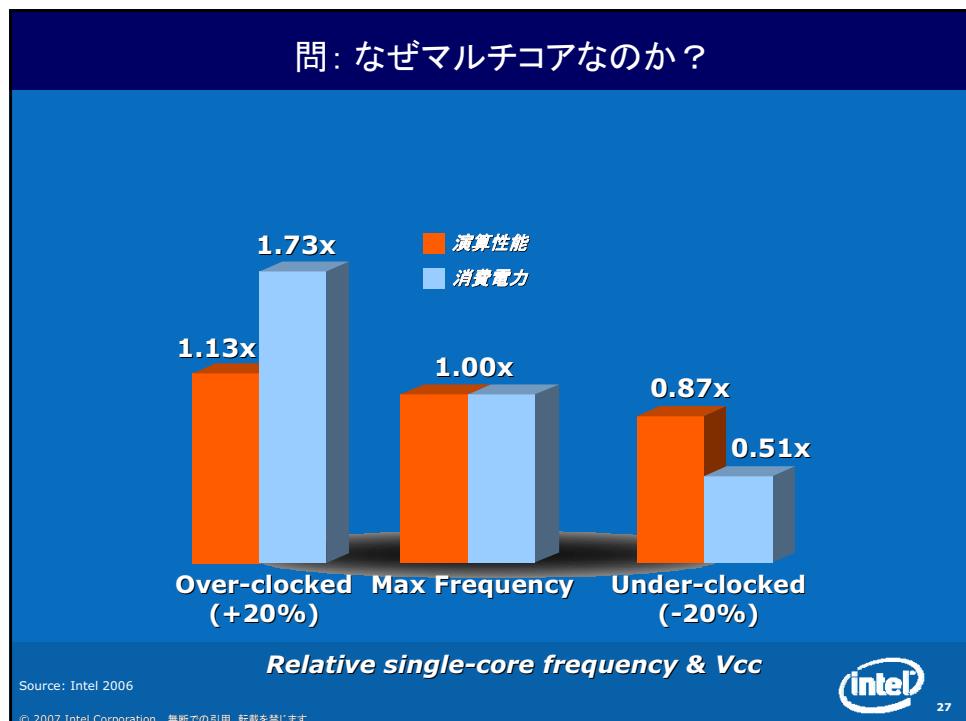
© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。



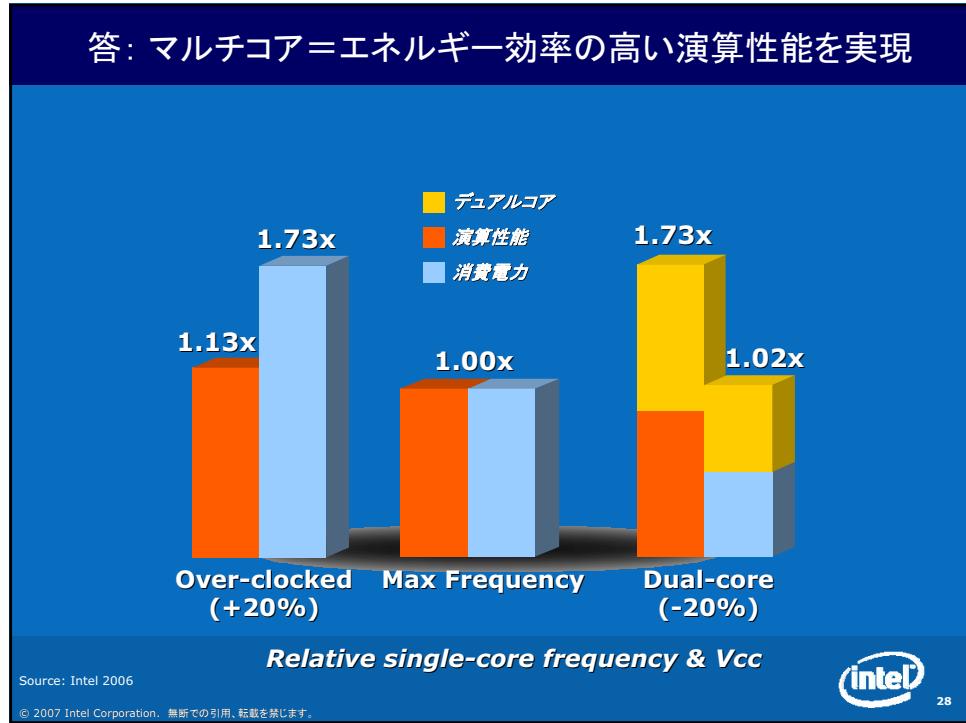
24



問：なぜマルチコアなのか？



答：マルチコア＝エネルギー効率の高い演算性能を実現



お願い：ソフトウェアのマルチスレッド対応を！

マルチコアの利点を享受するためには、
アプリケーションがマルチスレッド対応に
設計／プログラムされている必要があります。

インテルのソフトウェア開発支援ツールで
マルチスレッド・プログラミング開発を
効果的に推進してください。

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

intel 29

まとめ

- 卓越した性能
- 優れた消費電力効率
- 仮想化環境に最適
- 優れたプラットフォーム機能

マルチコアサーバーでビジネスのさらなる飛躍を

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

intel 30



著作権/法律に基づく表示

本資料には、設計段階にある製品の情報が含まれています。本資料で提供される情報は、予告なしに変更されることがあります。本資料をもとに設計を行わないでください。製品を注文する前に、販売代理店まで最新の仕様をお問い合わせください。

本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and conditions of Sales』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または默示の保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）に関しても一切責任を負わないものとします。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を前提としたものではありません。

インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。本資料に記載されているすべての製品、日付、および数値は、現在の予想に基づくものであり、計画以外の目的ではご利用になれません。

機能や寿命の中に「予約済み」または「未定義」と記されているものがありますが、その機能が存在しない状態や何らかの特性を設計の前提にしてはなりません。これらの項目は、インテルが将来のために予約しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりしても、インテルは一切責任を負わないものとします。

本資料に掲載されているインテル製品は、エラックと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公開されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在までに判明しているエラックの情報については、インテルまでお問い合わせください。

本資料に表記されている開発コード名は、一般向けに発表または出荷されていない製品、テクノロジー、およびサービスを識別するためにインテルによって使用されているものです。これらの名前は製品またはサービスの「商用」名ではなく、商標として機能するように意図されたものではありません。

本資料で参照されている資料で資料番号があるもの、およびその他のインテルの印刷物は、インテルの Web サイト (<http://www.intel.com>) から入手できます。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel さあ、その先へ。、Intel さあ、その先へ。ロゴ、Intel Core、Intel NetBurst、Intel XScale、Itanium、Itanium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 © 2006 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

© 2007 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

補足情報



33

©2008 Intel Corporation. 無断複数での複数を禁じます。

サーバー統合/旧世代製品との比較 構成情報

年	コード名	製品名	発売時期	周波数	CORE	L1キャッシュ	L2キャッシュ	L3キャッシュ	FSB	チップセット	SPECint_rate _b 2000	SPECfp_rate _b 2000	TPC-C _{tpcC}	SAP-SDPユーザ版	Linkpack Gbps
2001	Tualatin	インテル Pentium III 1.40GHz 512M L2	WW32	1.26	1	16K(D)+16K(D)	512KB	0	133	SW HE-SL	11.2	6.5	13720	115	-
2002	Prestonia	インテル Xeon 2.20 GHz 512M L2	4月	2.20	1	12K(D)+8K(D)	512KB	0	400	E7500	15.7	13.1	33768	215	5.46
2002	Prestonia	インテル Xeon 2.80 GHz 512M L2	9月	2.80	1	12K(D)+8K(D)	512KB	0	400	E7500	18.9	14.4	38037	245	6.72
2003	Prestonia	インテル Xeon 3.06 GHz 512M L2	3月	3.06	1	12K(D)+8K(D)	512KB	0	533	E7501	21.5	16.7	44043	261	7.83
2003	Prestonia	インテル Xeon 3.20 GHz 1M L3	6月	3.06	1	12K(D)+8K(D)	512KB	1MB	533	E7501	26.0	20.4	52468	321	8.16
2003	Prestonia	インテル Xeon 3.20 GHz 2M L3	10月	3.20	1	12K(D)+8K(D)	512KB	1MB	533	E7501	26.0	20.7	54037	340	8.40
2004	Prestonia	インテル Xeon 3.60 GHz 2M L3	3月	3.20	1	12K(D)+8K(D)	512KB	2MB	533	E7501	30.2	24.0	60194	408	9.79
2004	Nocona	インテル Xeon 3.60 GHz 1M L2	6月	3.60	1	16K(D)+16K(D)	1MB	0	800	E7520	32.1	25.2	68010	421	11.60
2005	Irwindale	6ビット インテル Xeon 3.60 GHz 2M L2	2月	3.60	1	12K(D)+16K(D)	0	800	E7520	32.0	21.6	74208	507	13.00	
2005	Paxville DP	デュアルコア インテル Xeon 2.80 2x2M L2	10月	2.80	2	12K(D)+16K(D)	2x2MB	0	800	E7520	30.5	20.4	87791	788	18.10
2006	Dempsey	デュアルコア インテル Xeon 5800	5月	3.73	2	12K(D)+16K(D)	2x2MB	0	1066	5000p	41.2	61.6	124054	1017	22.10
2006	Woodcrest	デュアルコア インテル Xeon 5100	6月	3.00	2	32K(D)+32K(D)	4MB	0	1333	5000p	123.0	82.1	169180	1285	38.30
2006	Clovertown	クワッドコア インテル Xeon X3555	11月	2.66	4	32K(D)+32K(D)	2x4MB	0	1333	5000p	200.0	103.0	240737	1806	64.00

インテル Pentium® III マイクロアーキテクチャー

インテル NetBurst® マイクロアーキテクチャー

インテル Core® マイクロアーキテクチャー

- 上記の表には参考資料として、追加データも含まれています
- 表は全ての製品・データは含まれていません
- 世代・仕様が大きく変更になった部分には太字で表記しています
- インテル製品の出荷時期と詳細は <http://www.intel.com/pressroom/kits/quickrefsum.htm>



34

性能に関するテストや評価は、特定のコンピューターシステム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせて行ったものであり、このテストによるインテル製品の性能の範囲を示しているものです。システム・ハードウェア、ソフトウェアの設計、構成などの違いにより、実際の性能は異なります。また、他の会社の製品との比較は、その会社の測定結果によるものです。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。本資料に記載されているすべての製品、日付、および数値は、現在の予想に基づいています。 © 2008 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。